

113 學年度新北市半導體與先進封測人才培育計劃學生試探課程

錄取名單

序號	學校	姓名
1	南山高中	吳○恩
2	南山高中	龔○悅
3	南山高中	羅○鈞
4	南山高中	林○庭
5	南山高中	蔡○諺
6	南山高中	呂○紘
7	新莊高中	郭○序
8	新莊高中	宋○錕
9	新莊高中	林○竣
10	秀峰高中	呂○橙
11	秀峰高中	黃○璽
12	秀峰高中	楊○名
13	樹林高中	郭○瑋
14	樹林高中	鍾○庭
15	樹林高中	蘇○丞

序號	學校	姓名
16	樹林高中	陳○穎
17	樟樹國際實中	楊○晴
18	樟樹國際實中	許○睿
19	樟樹國際實中	林○柔
20	樟樹國際實中	郭○萱
21	樟樹國際實中	黃○鴻
22	樟樹國際實中	郭○
23	樟樹國際實中	林○智
24	樟樹國際實中	陳○睿
25	樟樹國際實中	杜○翰
26	樟樹國際實中	吳○均
27	樟樹國際實中	李○晴
28	樟樹國際實中	蔡○紘
29	樟樹國際實中	莊○博
30	樟樹國際實中	陳○欣

課程表

時間	活動內容	上課地點
113/12/28(六) 9:00-16:00	半導體課程與實作	樟樹國際實中 勤學樓 4 樓會議室
114/1/3(五) 9:00-16:00	企業參訪	研華科技、龍華科技大學 (於 8:50 樟樹國際實中校門口集合)
114/1/4(六) 9:00-16:00	半導體課程與實作	樟樹國際實中 勤學樓 4 樓會議室

注意事項：

- 1.請於 8:30-9:00 之間完成報到。
- 2.課程有提供午餐，可自行攜帶餐具；請自備個人文具用品或水杯。